## (19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# @ 公開特許公報(A)

昭59-62324

⑤Int. Cl.³
B 01 D 39/20

識別記号

庁内整理番号 8314-4D

-147-

⑩公開。昭和59年(1984)4月9日

発明の数 2 審査請求 未請求

.(全 3 頁)

## ③ろ過材及びその製造方法

頭 昭57—171191

②出 頭 昭57(1982)9月30日

⑫発 明 者 神谷貴志

20特

東京都中央区日本橋一丁目13番 1号東京電気化学工業株式会社

内

⑫発 明 者 高田進

東京都中央区日本橋一丁目13番

1号東京電気化学工業株式会社 内

⑩発 明 者 若林章一

東京都中央区日本橋一丁目13番 1号東京電気化学工業株式会社 内

内

東京都中央区日本橋1丁目13番

1号

⑩代 理 人 弁理士 阿形明

#### 明 相 雲

- 1. 発明の名称 ろ過材及びその製造方法
- 2. 特許請求の範囲

1 多孔 質セラミックス度の表面に、5~1000 A の孔径を有する多孔質ガラス層を 0.1~100 4 の厚さに積磨して成るる過材。

#### 3. 発明の詳細な説明

本発明は、逆反透用、膜外ろ過用として好適な 新規ろ過材及びその製造方法に関するものである。 さらに詳しくいえば、本発明は多孔質でラミンク ス層の表面に、多孔質ガラス層を積層した構造を もち、各種流体の分離に好適なろ過材及びそれを 効塞よく製造するための方法に関するものである。 これまで、逆浸透用や限外ろ過用のろ過材としては、 柔焼板のような無機ろ過材、 酢 飲 セルロース・ボリアクリロニトリル、ボリペンズィミクソール・ボリアミドのような有機ろ過材が知られている。 しかしながら、 無機ろ過材は、 オングストロームオーターの 敵婦孔をもつものを 薄膜状に形成させることが 困難なため、 その 用途が削りに これるのを免れないし、 また、 有機ろ過材は耐熱性、耐久性が劣る上に、 酸生物が付着しやすく、 これを除去するのに多大の労力を必要とするなどの欠点を有している。

他方、孔径1~10 単程度の多孔質セラミックスの板体又は管体の表面に、2rCl4、2rCcl2、ThCl4、FeCl3、PbOHCl2、UO2OHCl、AlCl3のような無機化合物や、フミン酸、ボリビニルピリジン、ボリグルタミン酸、ボリアクリル酸、ボリメタクリル酸、ボリスチレンスルボン酸のような有機高分子化合物のコロイド状度を縮した。いたゆるダイナミック膜が、かん水の淡水化用、工業廃水の浄化用のろ過材として好適であることが

知られている。しかしながら、このダイナミック 膜は、水溶液中で膜を形成するため気体の分離に は使用できないし、またps 安定範囲が4~10 であるため、強酸性、強アルカリ性条件下では使 用できないという欠点があり、必ずしも満足しう るろ過材とはいえない。

本発明者らは、このような従来のう過材がもつ 欠点を見服し、どのようなpH 範囲、温度範囲に かいても安定に使用することができ、しかも受定 たう過性能をもつろ過材を開発するために設定 元を重ねた結果、多礼質セラミックス層の設定 特定の孔径及び厚さをもつ多孔質ガラス層で形で させたものにより、その目的を選成しうることで 見出し、この知見に基づいて本発明をなすに至っ た。

すなわち、本発明は、多孔質セラミックス層の 表面に、 $5\sim1000$  Å の孔藻を任意に制御できる 多孔質ガラス層 $\pm0.1\sim100$   $\mu$ 内の任意厚さに積 磨して成るろ過材を提供するものである。

本発明のろ過材において支持体として用いられ

5~1000 %の範囲にあることが重要であつて、 とれが 5 %未満であると透過圧が落しく高くなり 円滑なる過が行われないし、またこれが 1000 % よりも大きくなると、疏体間の分離が不可能にな る。

他方、この多孔質ガラス層の厚さは、0.1~100 μの範囲内にあることが必要であり、これが0.1 μ未満では逆使法や限外ろ過の性能が著しく低下するし、またこれが100 μを超えると、透過 症が上昇し、実用に供し待なくなる。

本発明のろ過材を製造するには、先ず、例えば シリコンアルニキンドに増結剤、水、アルニール、 酸の混合物を加えて水溶液を調製する。 この際、 混合物を加える時間を適当に選択することが必要 であり、 そのようにしなければガラス膜は形成されたい。 このようにして得た水溶液に、所定の多れ致セラミックスを殺せきするか、 あるいはその 表面に 0.2~200 μの厚さに塗布し、 脱水縮合反 むせたのち、 400~300 とに加熱し、脱水縮合反 応で坐した水が除かれるまでこの温度に保持する。 る多孔質セラミックスは、従来のダイナミック度の支持体として用いられている多孔質セラミックスの中から任意に選ぶととができる。 このようなものとしては、例えばアルミナ、敵化を主成のテントできる。 通常・ことができる。 通常・ことができる。 通常・ことができる。 通常・ことができる。 通常・ことができる。 通常・ことができる。 通常・ことができる。 通常・ことができるが、 孔径0.2~0.5 μの表面積を0.1 μ以に管状として使用される。 本発明のろ過なは、上記の支持体表面に、 5~1000 μの遅さに積高した対域がラス層を0.1~100 μの厚さに積高した対域を有している。 この多孔質ガラス層は、例えば一般式

\$1 (OR)4

(式中のRのうち少なくとも1個はアルギル茲で 残りは水器原子である)

で示されるシリコンアルコキシドを酸により加水。 分解して生成する多孔質ゲルを加熱処理すること によつて得られる。この多孔質ガラス層の孔径は

との際の加熱區度は、グルの細孔が大きい場合に は高くしてもよいが、小さい場合にはあまり高く すると無孔化するので注意しなければならない。

とのようにして、多礼質セラミックス度の表面 に緊密に結合したシリカガラスから成る多孔似カ ラス層を形成させることができる。

この多孔質ガラス層としては、シリカガラスの 外、これにアルミナ又はチタニアを加えたものも 用いることができる。

特開昭59~62324(3)

次に実施例により不発明をさらに詳細に説明する。

実施 例 1

シリコンテトラエトキシド100gに塩酸1g、 水95g、エタノール150gに増粘剤を添加した 混合液を、よくかきませながら徐々に加えて、約 60分間反応させる。このようにして多孔質セラ ミンクスに顕布する路液を調製した。

金布する多孔質セラミックスは、孔内への答案の吸収を助くために表面を特殊加工して孔径を 0.01 4以下としたものを使つた。

前記の多孔質セラミックス(直径 5 和の円隔状)の表面を、前記のようにして調製した客液に設せ きして約3 4の厚みに塗布し、室温で10分間を 焼したのち、500でで20分間加熱する。

このようにして、多孔質セラミックスの上に50 点前後の孔径をもつ多孔質シリカガラスの厚さ約 1 μの層が強固に紹合したる過材を製造すること ができた。

なお、混合溶液の各種液の調製造、又は加熱温

度と時間を変えることによつて礼径の異なつた多 孔質シリカガラスの膜が得られた。

また、多孔質シリカガラスの腹の厚さは、多孔質セラミックスを軽液に2回以上及せきしてコーテングするか、密液に加える増粘剤の量を増すととで自由に制御できた。

特許出題人 東京電気化学工業株式会社

代 理 人 阿 形 明

### 手 統 補 正 書

MMS 7 #1 2 8 1 6 8

特升單長官 岩 杉 和 夫 殿

1. 事件的发展

昭和57年特許顯第171191号

- 2. 张明の名称
  - ろ過材及びその製造方法
- 1. 能正をする方

事件との関係 特許出類人

印 市 東京都中央区日本橋一丁目13番1号

(306) 東京電気化学工業株式会社 化 8

代表者 桌 野 温次郎

4. 代 元 人

〒 104 東京都中央区銀座6丁音4番5号 出展ビルSift

- 5. 福正毎年の日代 | 自発
- 6、銀正により増加する発明の数 ()
- たほぼの片を 明細癖の特許請求の範囲の機



特許請求の範囲

1 多孔質セラミックス層の表面に、5~1000Å の孔後を育する多孔質ガラス層を 0.1~100 µの 厚さに破隔して放るろ過材。

2 多孔質セラミンクスの表面にシリコンアルコ サンドを加水分解して得られる多孔質グルを塗布 し、400~800での温度で加熱処理することを特 数とするろ過材の製造方法。